



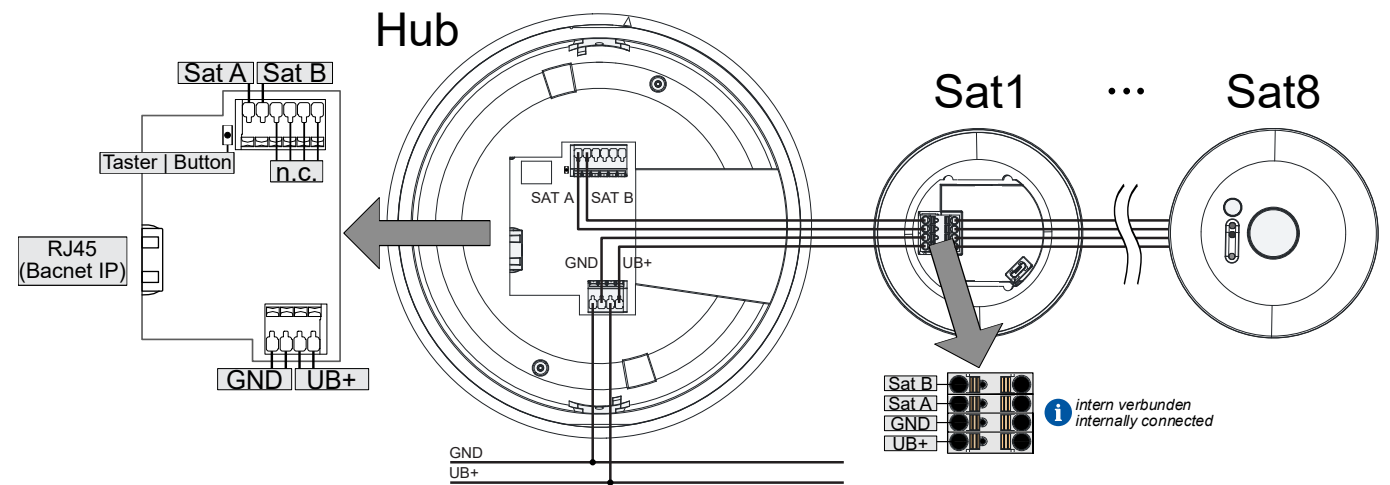
Unterputz Installation | Flush mounted installation

1	2 Abgetrennte Verpackung als: a) Schablone (3) b) Verstärkung verwenden (7) Use the detached packaging as: a) Template (3) b) Reinforcement of the ceiling (7)	3 D = Ø 155 mm	4
5 Click!	6	7 Optional Packaging	8

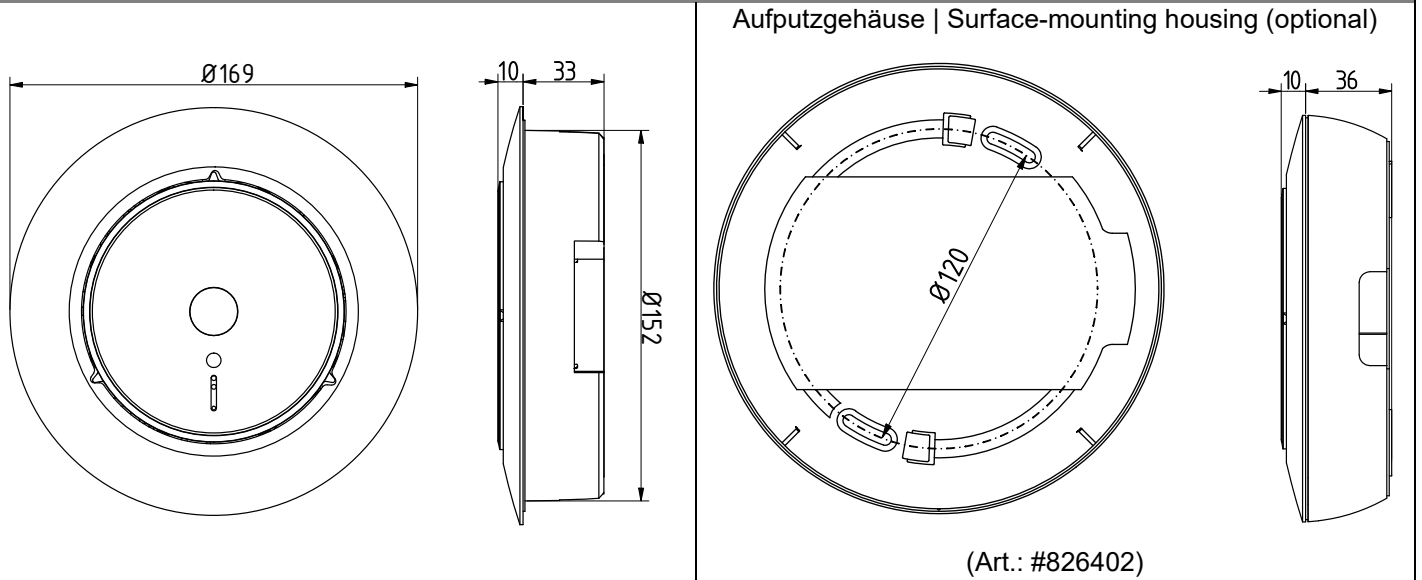
Aufputz Installation | Surface installation (optional)

1 Optionales Aufputzgehäuse benötigt. Optional surface-mounting enclosure required. (Art.: #826402)	2 Geräte Ausrichtung beachten! Consider device orientation!	3 Bei Bedarf Sollbruchstelle öffnen Open predetermined breaking point if required
4 Geeignetes Befestigungsmaterial verwenden Use suitable mounting material	5 Drehen und einrasten Rotate and click	6

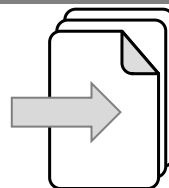
theGRID Anschlussschema | theGRID Wiring diagram



Abmessungen | Dimensions



Weitere Informationen | Further information



<https://www.thermokon.de/direct/categories/thevios-hub>